#### 【株式メモ】

期 毎年3月31日 定 時 株 主 総 会 毎年6月 1 単元の株式数 100株

配当金受領株主確定日 3月31日、中間配当を行う場合は9月30日

日 定時株主総会については3月31日、その他必要 ある場合はあらかじめ公告する一定の日

名 義 書 換 代 理 人 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

同 事 務 取 扱 場 所 三菱UFJ信託銀行株式会社

大阪証券代行部

〒541-8502

大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 TEL.0120-094-777(通話料無料)

取 次 所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店

株式関係のお手続き用紙のご請求は、次の三 菱UFJ信託銀行株式会社の電話およびインター

ネットでも24時間承っております。

TEL.0120-244-479(本店証券代行部)/ 0120-684-479(大阪証券代行部)

URL http://www.tr.mufg.jp/daikou/

上場証券取引所東京証券取引所第二部

大阪証券取引所ヘラクレス市場 コ ー ド 4971

#### 免責条項

本報告書に記載している将来に関する予想については、現在入手可能な 情報から得られた弊社の経営者の判断に基づいています。実際の業績は、 さまざまな要因の変化により、異なる場合があることをご承知おきください。

## メック株式会社

本社事務所/**〒**660-0881 兵庫県尼崎市昭和通三丁目95番地アマックスビル 8階 TEL.06-6414-3451(代) FAX.06-6414-3455

URL http://www.mec-co.com/

#### ニュースメール配信サービスのご案内

当社では、ホームページにニュースリリースや 新しいコンテンツが掲載された際に、ご登録 者のみなさまにそのタイトルとURLを電子メー ルにてお知らせするサービス (ニュースメール 配信サービス)を行っています。

ご希望の株主さまには、メールアドレス (携帯 電話のメールアドレス不可)を、弊社ホームペー ジまたは、ディア・ネットサービスシステム (https://www.dirnet.jp/)から、簡単にご登 録いただけます(無料)。



# コンセプトは 面創造

『界面』の可能性を創造することによって、 メックの製品は私たちの暮らしの身近で活躍しています。

#### 雷子基板の さらなる品質向上を、 メックの化学薬品が 支えています。

私たちの身近にある携帯電 話、自動車、家庭用ゲーム機、 パソコンといったエレクトロニ クス製品。これらの製品には 必ず電子基板が使われていま す。電子基板は、エポキシや ポリイミドなどの樹脂をベースに、 銅で回路パターンを形成した もので、基板上には半導体や 抵抗、コンデンサなどの電子

部品が搭載されています。こう した電子基板の高密度化や パターンの精細化が、今日の エレクトロニクス機器の小型化、 高性能化、多機能化を支えて います。そして、その製造工程 においては基板上の物質と物 質とが接する境界である『界 面』に製造上のさまざまな課 題が存在しています。この『界 面』をどのように処理するかに よって、製品の性能や品質も 大きく異なってしまうのです。

メックは、こうした樹脂基板

上に精密な電子回路を形成 するための様々な界面処理 技術を事業の核としています。 日進月歩のエレクトロニクス の進展とともに、『界面創造』 という技術テーマはますます 重要性を高めており、より一 層高度な技術が求められて います。限りなく進化を続ける このフィールドで私たちメックは、 一歩先をゆく技術トレンドに 応えた製品を開発することで、 エレクトロニクスの進化を支え ています。



ノートパソコン



自動車



家庭用ゲーム機



携帯電話

## 財務ハイライト

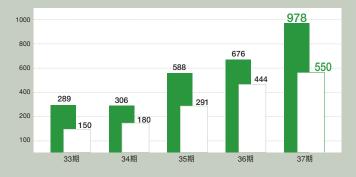
#### 売上高 (単位/百万円)



#### 経常利益 (単位/百万円)



#### 当期純利益 (単位/百万円)



#### 株主資本 (単位/百万円)



#### 一株当たり当期純利益 (単位/円)



#### 一株当たり株主資本 (単位/円)





37期の業績概況および 増収・増益の要因は?

各種エレクトロニクス機器 に搭載される電子基板は拡 大傾向に

パッケージ基板※製造用の CZシリーズが順調に推移し、 金属表面処理剤の販売も拡 張しました。

当期の世界経済を概観し ますと、原油価格高騰による 影響や米国における住宅投 資の冷え込み等が懸念され たものの、米国経済は依然と して拡大基調を維持し、中国 を中心とする新興大国の需 要拡大、欧州経済の緩やか な回復等を背景に、全体的に 堅調に推移いたしました。わ が国経済においては、企業収 益の改善により設備投資や 個人消費が増加し、デフレ経 済からの脱却の兆しが見られ

る等、緩やかながら底堅い景 気回復を示しました。エレクト ロニクス業界においては、パ ソコンは次世代MPUへの移 行が始まったものの、次期 OSの販売延期などの理由に より厳しい状態となりました。 その一方、液晶・PDP薄型 TVの普及が確実に進み、携 帯電話やDVDレコーダー、車 搭載機器が伸張し、これらの エレトロニクス機器に搭載さ れる電子基板は拡大傾向を 辿りました。特にパッケージ基 板については、パソコン搭載 用の次世代MPU用パッケー ジが増加している事に加え、 デジタルカメラや携帯電話の メモリー用にも市場が拡大し ました。一方、パッケージ基板 などの高密度電子基板以外 は、生産拠点の中国への流 出が顕著になっております。

このような環境の中、当社 グループは電子基板用薬品 の新製品開発とその販売拡 大に注力いたしました。新製 品開発につきましては、当期 に13品目の販売を開始し、特 許は16件出願いたしました。 販売面につきましては、既存 製品の一部の販売が縮小し ましたが、各種用途向けパッ ケージ基板製造用のCZシリー ズを始め、銅を中心とした金 属表面処理剤の販売が拡張 いたしました。

その結果、当期の連結売 上高は67億94百万円(前期 比13.0%増)、同経常利益は 14億84百万円(前期比 41.1%増)、同純利益は9億 78百万円(前期比44.6%增) となりました。

37期における経常利益、 純利益増加の要因は?

パッケージ基板の用途拡 大が進んだことにより、当社 の主力商品である銅表面処 理剤の売上高が前期比 22.7%増となったことが主な 要因です。

品目別売上高の推移を連 結ベースで見ますと、当社の 主力商品である薬品の売上 高は61億36百万円で、前期 に比べ6億62百万円(12.1%) の増加となりました。当期の経 常利益、純利益が増加した主 な要因は、高付加価値商品で ある薬品の売上高が増加した ためです。こうした粗利益率が 高く、売上増が利益増に直結 する商品分野の需要拡大が 全体の業績を引き上げる結果 となりました。 →図1参照

薬品別に売上高の推移を 見ますと、パッケージ基板の 用途拡大が進んだことにより、 CZ-8101、CH-1925などの 銅表面処理剤が前年比22.7 %の増加となりました。防錆 剤は使用工程が減少したこと により前年比17.8%減少し、

フラックス剤は別工程に置き 換わったことにより前年比 12.5%の減少となりました。 剥離剤は新製品であるCHシ リーズが剥離剤に入っている ために前年比18.8%増加し ました。 →図2参照

アジアおよび 欧州市場の販売動向と 今後の販売戦略は?

アジアでは台湾や韓国で 当社CZシリーズが伸張、欧 州では北欧とドイツは比較的 好調でした。

中国では今後、欧米系、日 系企業をターゲットに販売活 動に注力します。→図3参照

アジアにおいては、台湾で パッケージ基板向けのCZシ リーズが好調に推移し、中国 では電子基板の生産量が増 加したことにより、薬品販売 が増加いたしました。その結

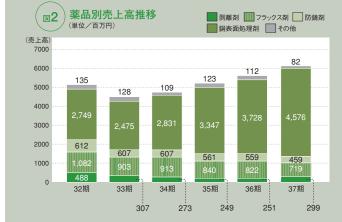
333 73 6.000 194 254 244 252 5,000 4,000 3,000 32期 33期 34期 35期 36期

(売上高 7.000 品目別売上高推移

(単位/百万円)

薬品 機械 資材 その他

231





MPUやメモリ等の半導体を取り付け、ほこり等から保護し 雷子基板に取り付ける高密度雷子基板の一種

### 株主・投資家のみなさまへ

果、当期の売上高は24億24 百万円(前年同期比26.8% 増)、営業利益は6億95百万 円(前年同期比46.1%増)と なりました。

欧州市場においては、スペインやフランスの電子基板市場が昨年に続き縮小しましたが、北欧とドイツは比較的好調でした。その結果、当期売上高は5億80百万円(前年



同期比10.8%減)、営業利益は51百万円(前年同期比27.1%減)となりました。

中国を除くアジアでは台

湾と韓国においてパッケージ 基板が主流で、この市場で は当社のCZシリーズが伸張 しています。一方、中国では パッケージ基板以外の基板 生産量が飛躍的に増加して いますが、中国市場ではロー カル薬品メーカーとの価格競 争に対抗することは難しい状 況です。そこで今後の施策と しましては、アフターフォロー や技術サポートなど、トータル なサービスを求められる現地 の欧米企業や日系企業をター ゲットに、販売活動に注力し てまいります。欧州市場につ いてはフランス、イギリス等は 低調な状態が続くと見ていま すが、東欧やロシア等も視野

に入れてマーケティング活動 を継続していきます。



今後とくに有望視される 製品分野は?

切替え需要が期待される「V-BondダイレクトDL-7800V」と、 国内需要が拡大しているポリイミドベース基板製造用薬品 のCHシリーズが有望です。

次の2点の製品について有望視しています。一つめは、レーザー穴あけ前処理剤「V-BondダイレクトDL-7800V」です。電子基板製造にはレーザー光線で穴をあける工程がありますが、無処理のままの銅表面はレーザー光線を乱反射させるために強いエネルギーが必要なうえ、バリが沢山でてしまいます。そのため、レーザーシートと呼ばれるものを利用し、バリの発生を防いでいます。しかし、

この前処理剤で銅表面を処理することで、レーザーシートより安いコストで同等の結果が得られますので、切替え需要が大いに期待できます。

2つめは、ニッケル・クロム

合金除去剤のCHシリーズで

す。液晶やPDP等に使われ ているポリイミドベースのパッ ケージ基板は、非常に細い 配線パターンで作られていま す。通常、銅とポリイミドとの 密着には接着剤を使用しま すが、配線パターンが非常に 細い場合、ポリイミドとの密 着が良いニッケル・クロム合 金をつけ、その後に銅をつけ る方法がとられています。CH シリーズは、このとき基板表 面に残った不要なニッケル・ クロム合金を除去する工程 に使われる製品です。こうし たポリイミドベース基板製造 用薬品の需要は、国内市場 を中心にこれからますます広 がると見込んでいます。

Q

今後の事業展望と 配当政策については?

国内では、パッケージ基板 向けおよびポリイミドベース基 板向け薬品の販売拡大に注力。

海外では、研究・製造・営 業部門が一体となって拡販 をバックアップする体制を強 化します。

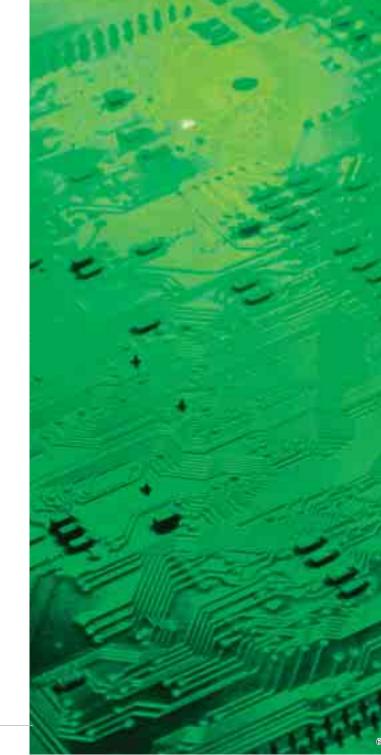
今後とも製品ニーズの動向 把握に努め、グループ拡販体 制の強化を図っていきます。 国内の基板メーカー、なかでも 最先端パッケージ基板を製造 するメーカーと深い結びつきが あるのが、当社の強みです。電 子基板の新しい製造方法はま ず日本企業で開発され、その 後に海外に普及しますので、 国内の最新動向を把握してお けば、世界の動向も予測する ことができるからです。

そこで国内においては、次々

世代のパッケージ基板製造 用薬品およびポリイミドベー ス基板製造用薬品等の販売 拡大に注力いたします。他方、 海外での拡販体制の拡充は 今後の課題です。そこで海外 子会社に任せておくだけでな く、当社の研究・製造・営業 部門が一体となり、バックアッ プする体制を強化してまいり ます。

利益配分につきましては、長期的な企業価値拡大のための事業活動への再投資と株主の皆さまをはじめとする各ステークホルダーに対する利益還元との均衡を基本に、当該期および今後の業績等を勘案のうえ実施する方針であります。利益配当金については、安定配当の考え方も維持しつの期間利益の反映を図る所存であります。

今後とも一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。



TOP IN TERVIEW

## 研究開発·販売体制

## エレクトロニクスの 発展と共に、 強さを発揮する メックの技術開発力

「界面創造 | のコンセプトのもと、銅の表面処理を中心に 技術力でオンリーワン、ナンバーワンをめざします。

#### 研究開発

#### エンドユーザーの 要求品質も いち早く追随

当社にとって技術開発は競 争力の源泉です。そのためこ れまで毎年、単体売上高の約 10%を研究開発費に充てて います。さらには、顧客ニーズ をいち早く把握するため、電子 基板メーカーのみならず電子

半導体メーカーの要求品質や 技術動向に対して、つねにア ンテナを張り巡らして、シーズ 発信につなげるマーケティン グ手法を導入。このほかにも 大学や研究機関、企業との共 同開発にも積極的に取り組み、 開発スピードの向上を図って います。

基板を使うエンドユーザーや

#### 次々世代の パッケージ基板製造用 薬品等の開発に注力

「高付加価値商品の開発」 を中長期的な事業戦略の柱と してきた当社では、これまで国内 においては成長分野である高 密度基板市場をリードする新製 品の開発と拡販に注力してきま した。なかでも最先端領域の一 つであるMPUパッケージ基板

向けの製品開発を通じて、独自 の技術やノウハウを蓄積。こう して培った技術力をベースに、 水平展開を進めています。当 期以降、次世代半導体「セル (Cell) | や「デュアルコアプロセッ サ | の量産体制もいよいよ本 格化します。これを需要拡大の 好機ととらえ、次々世代のパッケー ジ基板製造用薬品や最終什 上げ銅表面保護剤の開発にさ らに注力していきます。

#### 販売体制

#### 世界の各市場の特性に 応じた製品開発を 続けていきます。

海外売上高比率は、前期 45.0%から当期46.1%に増 加しました。なかでも中国市場 の伸びによって連結売上高に 占める「アジア」の売上高比 率が、前期35.6%から38.5% と着実な伸びを示しています。 ただし、同じアジアでもパッケー ジ基板を主流とする台湾や韓 国の市場においては、当社が 得意とする高付加価値製品 の強みが発揮されていますが、 汎用電子基板の一大市場で ある中国市場においては、現 地メーカーとの価格競争にな り当社の優位性が発揮しにく い傾向にあります。

と一丸となって、アフターフォロー や技術サポートなどのトータル サービスを含めた販売活動を 展開しています。

また、欧州市場においては、 北欧とドイツが比較的好調で したが、スペインやフランスが 不振だったため、連結売上高 に占める「欧州」の売上げ比 率は、前期9.1%から7.4%へ と縮小しました。当面は同市 場の伸びはあまり期待できま せんが、マーケティング活動を 続けることで、その市場が必 要としている薬品の情報を絶 えず研究部門にフィードバッ クしていく方針です。これは中 国市場も同様ですが、グロー バルにアンテナを張りながら 世界各地の市場で受け入れ られる製品開発を続けていき ます。

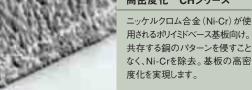
#### 「界面創造 | 技術による当社製品代表例



#### 超微細化 CZシリーズ

銅と樹脂の密着工程があるパソ を形成し、樹脂との密着性を向上

#### 高密度化 CHシリーズ

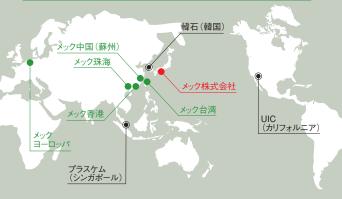




#### 信頼性向上 汎用基板向け薬品

基板向け。CZの技術を活かして、

#### グローバルネットワーク



そこで、安価な製品を求め る現地企業ではなく、欧米企 業や日系企業をターゲットに、 国内メックの営業・製造・研究

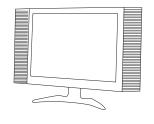
## 広がるパッケージ基板の用途と CZシリーズの特長

パッケージ電子基板の用途と市場規模は年々拡大傾向にあり、 いまや同基板の製造に欠かせない当社の「エッチボンドCZ」シリーズの拡販も好調。 活躍するフィールドもますます広がっています。

#### 家庭用ゲーム機



携帯ゲーム機の普及が急速に進むとともに、来年には次世代型ゲーム機が次々と市場に投入される予定です。その心臓部にあたるMPUを搭載した電子基板の信頼性向上にメックのCZシリーズが役立っています。





携带電話



第3世代携帯への移行も急速に 進み、より高速なデータ通信を実 現した「3.5世代」機の登場も間 近。メモリやカスタムICなどの多 彩なメモリをワンパッケージ化す る技術にメックの化学薬品が貢献しています。

### 携帯型音楽プレーヤー



記録媒体に半導体メモリやハード・ディスク装置を使った携帯型音楽プレーヤーの世界生産台数は2005年に5000万台を突破。販売台数は爆発的に伸びています。その製造工程でもメックの化学製品が活躍しています。





薄型ノートパソコン



パソコン全体の出荷台数に占めるノートパソコンの割合は年々伸びており、 年率20%前後の成長が続くと予想 されています。それにともなって次世 代MPU搭載パッケージ基板の生産 拡大が続くこの分野でも、メックの化 学薬品が圧倒的な信頼を得ています。

## メックの電子基板製造用 化学薬品が

# 「熱に強い電子製品」づくりを支えています。

電子製品の小型化、高性能化、多機能化の追求するなかで、電子部品を搭載する基板製造においては、基板を多層構造にする手法が主流になっています。これは、よりコンパクトな基板の中に、より複雑な回路構成を納めるためです。そして、多くの電子部品が実装され高集積化した電子基板では、高熱が発生し、その結果、金属層とベースフィルムの密着性が損なわれて、機器がきちんと機能しなくなってしまう問題が起こります。

メックの電子基板製造用化学薬品は、電子基板の金属層と樹脂製のベースフィルムの密着性を向上させ、電子製品の信頼性と安全性を高める役割を果たしています。



電子基板について詳しくお知りになりたい方のために、当社Webページ内に「電子基板製造に活躍するメック」というコンテンツを公開しております。下記URLにアクセスしてください。

http://www.mec-co.com/jp/pipit02.html



 $_{9}$ 

#### 貸借対照表 (要約) (単位/千円)

科目	当 期	前 期
M H	2006年3月31日現在	2005年3月31日現在
◆資産の部◆		
流動資産	6,110,833	5,046,702
Point 1 D 現金及び預金	3,362,575	2,684,932
Point 2 ▶ 受取手形及び売掛金	2,160,192	1,829,314
その他	588,066	532,455
固 定 資 産	3,494,635	2,945,460
有 形 固 定 資 産	2,451,688	2,285,752
Point 3  建物及び構築物	1,010,315	1,056,607
Point 4  建設仮勘定	160,261	8,198
その他	1,281,112	1,220,946
無 形 固 定 資 産	130,538	117,088
Point 5 連結調整勘定	43,804	16,548
その他	86,733	100,540
投資その他の資産	912,408	542,619
Point 6 上 投資有価証券	666,000	301,801
その他	246,408	240,818
資 産 合 計	9,605,469	7,992,162
◆負債の部◆		
流動 負債	1,928,309	1,578,205
Point 7 > 支払手形及び買掛金	792,395	606,348
Point B D 短期借入金	275,659	552,518
1年以内返済予定長期借入金	_	2,633
Point 9 ト 未払法人税等	306,679	97,962
Point 10 > その他	553,574	318,742
固定 負債	801,151	600,279
長期借入金	400,000	410,096
その他	401,151	190,183
負 債 合 計	2,729,460	2,178,484
Point 11 ▶ 少 数 株 主 持 分	_	43,127
◆資本の部◆		
資 本 金	594,142	594,142
資本 剰余金	446,358	446,358
利 益 剰 余 金	5,472,012	4,705,568
Point 12 > その他有価証券評価差額金	296,057	88,367
為替換算調整勘定	67,437	△ 63,886
資 本 合 計	6,876,008	5,770,550
負債、少数株主持分及び資本合計	9,605,469	7,992,162

(千円未満切り捨て)

#### 損益計算書(要約)(単位/千円)

_							
						当 期	前期
		科	目			2005年4月1日から	2004年4月1日から
						2006年3月31日まで	2005年3月31日まで
Point 1	▶売	上	高			6,794,469	6,012,536
	売	上	原	価		2,565,304	2,325,719
	売	上	総	利	益	4,229,164	3,686,816
Point 1	▶販売	費及	びー	般管理	曹	2,803,074	2,623,958
	営	業	利	益		1,426,090	1,062,857
	営	業	外	収	益	103,806	72,817
	営	業	外	費	用	45,478	84,010
	為	替差損	į			59,072	23,387
	そ	の他				45,478	84,010
	経	常	利	益		1,484,418	1,051,664
	特	別	利	益		1,265	104,389
Point 1	<b>▶</b> 生	命保険	返戻会	È		_	100,810
	そ	の他				1,265	3,579
_	特	別	損	失		10,821	96,684
Point 1	● 復	<b>員退職</b>	动労力	口算金		_	64,810
_	そ	の他				10,821	31,874
_	税金	等調	整前 当	<b>期純</b> 和	刂益	1,474,862	1,059,369
	法人	税・住	民税》	及び事業	<b>模税</b>	449,623	268,085
	法	人 税	等	調整	額	34,119	104,625
	少	数 相	朱 主	利	益	12,606	9,909
	当	期	純	利	益	978,511	676,749

#### 連結剰余金計算書 (単位/千円)

	当 期	前 期
科 目	2005年4月1日から	2004年4月1日から
	2006年3月31日まで	2005年3月31日まで
◆資本剰余金の部◆		
資本剰余金期首残高	446,358	446,358
資本剰余金期末残高	446,358	446,358
◆利益剰余金の部◆		
利益剰余金期首残高	4,705,568	4,134,012
利益剰余金増加高	978,511	676,749
当期純利益	978,511	676,749
利益剰余金減少高	212,068	105,192
配当金	183,342	76,392
取締役賞与	15,700	28,800
その他	13,025	_
利益剰余金期末残高	5,472,012	4,705,568

(千円未満切り捨て)

#### 連結キャッシュ・フロー計算書 (単位/千円)

		当 期	前 期				
	科目	2005年4月1日から 2006年3月31日まで	2004年4月1日から 2005年3月31日まで				
Point 17	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,398,106	631,440				
	税金等調整前当期純利益	1,474,862	1,059,369				
	減価償却費	244,787	239,642				
	貸倒引当金の増加額	35,004	12,910				
	賞与引当金の増加額	22,140	1,520				
	役員退職慰労引当金の減少(△)額	_	△248,780				
	受取利息及び受取配当金	△22,171	△14,790				
	生命保険返戻金	_	△100,810				
	支払利息	12,526	14,165				
	売上債権の増減(△)額	△294,989	134,998				
	たな卸資産の減少(△)額	△30,466	△100,117				
	仕入債務の増加額	151,904	20,382				
	役員賞与の支払額	△15,700	△28,800				
	その他	59,663	77,126				
	小計	1,637,561	1,066,815				
	利息及び配当金の受取額	21,694	15,064				
	利息の支払額	△12,268	△15,690				
	法人税等の支払額	△248,880	△434,750				
Point 18	投資活動によるキャッシュ・フロー	△306,874	△247,921				
	定期預金の預入れによる支出	△659,386	△896,743				
	定期預金の払戻しによる収入	749,539	677,512				
	投資有価証券の取得による支出	△14,317	△13,583				
	有形固定資産の取得による支出	△321,937	△179,592				
	有形固定資産の売却による収入	48,197	7,169				
	無形固定資産の取得による支出	△7,059	△61,100				
	関係会社株式の取得による支出	△95,823	△19,523				
	保険積立金の払戻しによる収入	_	255,962				
	その他	△6,087	△18,023				
Point 19	財務活動によるキャッシュ・フロー	△495,510	△54,534				
	短期借入れによる収入	680,347	575,289				
	短期借入金の返済による支出	△977,710	△522,881				
	長期借入れによる収入		400,000				
	長期借入金の返済による支出	△12,564	△223,923				
	社債償還による支出	_	△200,000				
	配当金の支払額	△181,233	△77,163				
	少数株主への配当金の支払額	△1,621	△1,388				
	その他	△2,728	△4,467				
	現金及び現金同等物に係る換算差額	102,419	14,300				
	現金及び現金同等物の増加額	698,140	343,284				
	現金及び現金同等物の期首残高	2,055,048	1,711,764				
	現金及び現金同等物の期末残高	2,753,189	2,055,048				

(千円未満切り捨て)

#### 各ポイント一覧

#### Point 1 現金及び預金

主に税金等調整前当期純利益の計上によるものです。

#### Point 2 受取手形及び売掛金

売上増に伴う売上債権の増加によるものです。

#### Point 3 建物及び構築物

大きな新規取得は特になし。主に減価償却 費相当額の減少によるものです。

#### Point 4 建設仮勘定

当期の建設仮勘定はメック台湾における土地 購入の手付金によるものです。

#### Point 5 連結調整勘定

メック本社がメック香港株式20%を取得したことに伴う増加によるものです。

#### Point 6 投資有価証券

株式時価上昇による期末評価額の増加(日本)によるものです。

#### Point 7 支払手形及び買掛金

売上増に伴う大型機械及び薬品原料の仕 入増加によるものです。

#### Point 8 短期借入金

銀行への借入金一部返済(日本、ヨーロッパ、蘇州、珠海)によるものです。

#### Point 9 未払法人税等

法人税、住民税及び事業税の増加(主に日本) によるものです。

#### Point 10 その他

主に設備関係支払手形の増加(日本)によるものです。

#### Point 11 少数株主持分

メック香港株式20%買取によるものです(すべて100%子会社となる)。

#### Point 12

#### その他有価証券評価差額金

株式時価上昇によるものです。

#### Point 13 売上高

前期に比べ781百万円(13.0%)の増収。 そのうち薬品売上については6,136百万円 となり前期よりも662百万円(12.1%)増加 となりました。

#### Point 14 販売費及び一般管理費

主に日本において増加(人件費、荷造・運搬費、貸倒引当金繰入額、旅費交通費、研究開発費)となりました。

#### Point 15 生命保険返戻金

前期は役員退職慰労金支払に充当します。

#### Point 16 役員退職功労加算金

前期は役員退職に伴う慰労金(功労加算分)です。

#### Point 17

#### 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は13億98百万円(前期比7億66百万円増)となりました。これは主に税金等調整前当期納利益が14億74百万円(前期比億15百万円増)計上したこと、および仕入債務が増加(前期比1億31百万円増)したこと、更に法人税等の支払等の支払が額が前期と比べ1億86百万円減少したこと等により、資金増加に貢献したものの、資金減少要因として売上債権が増加(前期比4億29百万円減)したこと等により、資金の増加が一部相殺されたことによるものであります。

#### Point 18

#### 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は3億6百万円的前期比88百万円増)となりました。これは 主に有形固定資産の取得による支出が3億 21百万円(前期比1億42百万円増)あったこと 、関係会社株式の取得による支出が95百万円(前期比76百万円増)あったこと等によるあのであります。

#### Point 19

#### 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は4億95百万円(前期比4億40百万円増)となりました。これは主に借入金が全体として3億9百万円減少したこと、および配当金の支払が1億81百万円(前期比1億4百万円増)あったこと等によるものであります。

### 会社概要

### 株式状況

#### 貸借対照表 (要約) (単位/千円)

	科目		当期	前 期
	11 H		2006年3月31日現在	2005年3月31日現在
資産の部	<b>5</b>			
流重	カ 資	産	4,147,794	3,547,793
現金.	及び預金		2,138,631	1,600,184
売掛	金		1,151,588	981,102
原材	料		131,397	109,789
繰延	税金資産		76,603	50,172
関係	会社短期	貸付金	42,840	83,250
その作	也		606,733	723,293
固	E 資	産	3,422,494	3,027,495
有形	りょう りゅう かいしゅう しゅう しゅう かいしゅう しゅう しゅう しゅう しゅう かいしょう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅ	資 産	2,006,447	1,999,084
建物			856,439	903,465
そのイ	也		1,150,007	1,095,619
無形	<b>固定</b>	資 産	84,689	99,100
投資	i その	他の資産	<b>奎</b> 1,331,357	929,310
資 彦	<b>首</b> 合	計	7,570,289	6,575,288
負債の部	•			
流重	カ 負	債	1,583,417	1,233,969
買掛	金		171,105	180,185
短期'	借入金		230,000	380,000
未払	金		161,947	90,885
未払	法人税等		204,372	26,696
未払	消費税等		19,660	_
そのイ	也		796,332	556,202
固		債	540,462	454,010
負 信	合	計	2,123,880	1,687,980
資本の部	<b>*</b>			
資 2			594,142	594,142
資本	剰余	金	446,358	446,358
利益	剰余	金	4,109,849	3,758,439
利益	準備金		63,557	63,557
			3,300,000	3,100,000
	未処分利	益	746,292	594,881
		評価差額		88,367
資本	合計		5,446,408	4,887,308
負債	· 資	本合計		6,575,288

(千円未満切り捨て)

#### 損益計算書(要約)(単位/千円)

	当 期	前 期
科目	2005年4月1日から	2004年4月1日から
	2006年3月31日まで	2005年3月31日まで
売 上 高	4,979,694	4,457,287
売 上 原 価	2,073,040	1,854,720
売 上 総 利 益	2,906,654	2,602,566
販売費及び一般管理費	2,222,265	2,058,521
営業 利益	684,389	544,045
営業 外収益	151,382	120,078
営 業 外 費 用	12,959	16,445
経常 利益	822,812	647,678
特 別 利 益	331	101,640
特 別 損 失	8,032	76,248
税金前当期純利益	815,111	673,071
法人税、住民税及び事業税	282,150	136,753
法人税等調整額	△ 17,492	91,391
当期 純 利 益	550,452	444,926
前期繰越利益	256,953	149,955
当期末処分利益	746,292	594,881

#### 利益処分計算書 (単位/千円)

			科	目				当期 2005年4月1日から 2006年3月31日まで	前 期 2004年4月1日から 2005年3月31日まで
Ι	当	期	未	処	分	利	益	746,292	594,881
П	利	益	処	分	額				
	配	当	金					132,414	122,228
	取	締	役	賞	与	金		15,700	15,700
	任	意	積	立	金				
	另	途	責立	金				300,000	200,000
	計							448,114	337,928
Ш	次	期	繰	越	利	益		298,178	256,953

(千円未満切り捨て)

#### 会社概要 (2006年3月31日現在)

商 号 …… メック株式会社 本社事務所所在地 …… 兵庫県尼崎市昭和通三丁目95番地アマックスビル 設 立 年 月 日 …… 1969年(昭和44年)5月1日

資 本 金 …… 594,142,400円

事 業 内 容 …… 電子基板製造用薬品、機械装置及び各種資材の製造販売

#### 役員 (2006年6月23日現在)

取納取納	務執行 務執行	役員 役員 役員	内溝岩神	野口倉田	登芳	_		查		(	役常	( 員 勤 )	中成長藤	川田井山	登志 英 正	子敏真人
執執	 	員	件 三 松	田		明		查	役		常	勤 )		岡		忠

#### 国内事業所

東京営業所……東京都立川市栄町六丁目1番1号立飛ビル7号館7階 TEL. (042) 538-1080 (代) / FAX. (042) 538-1090

新潟営業所/長岡工場……新潟県長岡市西陵町221番地36 TEL. (0258) 47-2490 (代) / FAX. (0258) 47-2492

西宮工場……兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番19号 TEL. (0798) 46-8588 (代) / FAX. (0798) 46-8688

研究所……兵庫県尼崎市東初島町1番地 TEL. (06) 6401-8170 (代) / FAX. (06) 6401-8172

#### 海外関係会社

メック台湾[台湾美格股份有限公司]

中華民国台湾省桃園縣蘆竹郷内厝村内渓路15號 TEL.886-3-324-3455/FAX.886-3-324-5228

メックヨーロッパ [MEC EUROPE NV.]

Kaleweg 24-26,B-9030 Gent, Belgium TEL.32-9-216-7272 / FAX.32-9-216-7270

メック香港 [MEC (HONG KONG) LTD.]

No.8 12/F., Tower 3 China Hong Kong City,33 Canton Roard,Tsimshatsui,Kowloon TEL.852-2690-2255/FAX.852-2690-2262

メック珠海 [美格精細化工(珠海)有限公司]

中華人民共和国広東省珠海市金灣區三灶鎮安基東路530号

TEL.86-756-7622328/FAX.86-756-7622628

メック中国(蘇州)[美格特殊化学(蘇州)有限公司] 中華人民共和国江蘇省蘇州市蘇州工業園区蘇虹西路155号 TEL.86-512-6745-1990/FAX.86-512-6745-1993

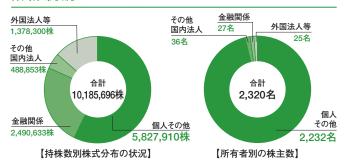
#### 株式状況 (2006年3月31日現在)

発行済株式総数 1,0185,696株 ※ 株 主 数 2,320名

#### 大株主

株主名	当 社 へ の 出 資 状 況 持株数(千株) 議決権比率(%					
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,564	15.36				
前田 耕作	882	8.66				
ゴールドマンサックスインターナショナル	753	7.39				
川邊 豊	749	7.35				
小林 義雄	639	6.28				
腰高修	501	4.92				
小垣 守	497	4.88				
前田 和夫	326	3.21				
有限会社ケイ・エム・ビジネス	300	2.94				
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	236	2.32				

#### 株式分布状況 (2006年3月31日現在)



#### 株式状況 (2006年3月31日現在)



※2006年4月1日付で株式1株につき2株の株式分割を実施しております。